

2026 第二届成像探测与信息处理学术会议

Imaging, Detection, and Information Processing Academic Conference

邀请函

尊敬的_____先生/女士：您好！

“成像探测与信息处理学术会议”是领域内卓有成效的学术交流平台和新成果发布渠道，会议于2025年由电子信息材料与器件专家委员会发起，并在南京召开了首届会议，积极地推动了我国电子信息领域的科学研究和产业发展。

“2026 第二届成像探测与信息处理学术会议”将主要针对（包括但不限于）先进成像、信息处理、先进检测与测量测试、先进探测技术及应用等领域展开研讨，助推我国成像探测与信息处理技术的发展。

在此，我们诚挚地邀请您出席，您的参与和帮助，是大会成功的重要保证。

现将有关安排告知如下：

一、时间、地点：2026年4月10日-13日 杭州市

二、会议官网：<https://chinamaterial.mike-x.com/yMTbK>

三、组织机构

主办单位：电子信息材料与器件专家委员会、成像探测与信息处理学术会议组委会

承办单位：北京高科前沿科技发展中心、北京新促高科材料技术中心

名誉主席：沈学础、姚建铨、褚君浩、姜会林、崔向群、顾逸东、刘文清、徐洪坤

大会主席：郭立新、王琼华、杨健、左超、李波、刘银年、江洁、曾和平、王建立、刘东

三、会议内容（包括但不限于）

先进成像；信息处理；先进检测与测量测试；先进探测技术及应用；其它

四、会议注册（食宿自理）

注册类型	3.20 日前	现场	付款方式
普通代表	3000	3200	1、户名：北京高科前沿科技发展中心 账号：9550880223115100198 开户行：广发银行股份有限公司北京和平里支行
会员代表	2800	3000	
学生代表	1800	2000	2、户名：北京新促高科材料技术中心 账号：158555130
企业代表	3200	3500	
线上参会	1500/人		开户行：中国民生银行股份有限公司北京石景山支行

现场收费说明：现场注册（缴费）代表，由“会务服务有限公司”收取会议费并开具发票

2026 成像探测与信息处理学术会议组委会

北京新促高科材料技术中心

北京高科前沿科技发展中心

